

Product Change Notice (PCN)

件名: RZ/A1H(TSMC 品)グループのボンディングワイヤ変更(Cu ワイヤ)

発行日: 8/28/2023

出荷開始予定日: 3/1/2024

改版履歴:[初版]

変更内容の説明:

RZ/A1H(TSMC 品)のボンディングワイヤを「Au ワイヤ」から「Cu ワイヤ」に変更します。

対象製品リスト:

R7S721000VCBG#AC1
R7S721001VCBG#AC1

変更の理由:

Cu ワイヤ化により安定供給を可能とします。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:

外形 : 影響ありません
実装 : 影響ありません
機能 : 影響ありません
品質 : 影響ありません
信頼性 : 影響ありません

製品の識別方法:

梱包ラベル記載の SPN による識別が可能です。(付録に詳細記載)

また、製品に印字されているトレースコードから生産履歴のトレースが可能です。弊社営業へお問い合わせください。

信頼性データについて: 提出可能です。

サンプル出荷予定日: 10/2/2023

製品/材料の化学物質データ: 弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

付録

梱包ラベルによるワイヤ種別の識別方法

ワイヤ種別	梱包ラベル	識別方法
Au ワイヤ	 <p> <small>Pb-Free T.</small> RENESAS <small>MSL: 3</small> D/N R7S721000VCBG#AC1 AC1WM04000 SPN R7S721000VCBG#AC1 AC1WM04000 <small>2017/10/30</small> <small>MO. TWAP ASSEMBLED IN JAPAN FROM WAFERS OF TAIWAN</small> PID 17440Y200Y-001 QTY 100 (PARTIAL) PCD P000006373 <small>T/C 1701 BA00004A</small> <small>S-L0T BA00004A</small> </p>	SPN : 発注型名以降の10桁の文字列の7桁目が『4』です。
Cu ワイヤ	 <p> <small>Pb-Free T.</small> RENESAS <small>MSL: 3</small> D/N R7S721000VCBG#AC1 AC1WM06000 SPN R7S721000VCBG#AC1 AC1WM06000 <small>2017/10/30</small> <small>MO. TWAP ASSEMBLED IN JAPAN FROM WAFERS OF TAIWAN</small> PID 17440Y200Y-001 QTY 100 (PARTIAL) PCD P000006373 <small>T/C 1701 BA00004A</small> <small>S-L0T BA00004A</small> </p>	SPN : 発注型名以降の10桁の文字列の7桁目が『6』です。